This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63234513

PUBLICATION DATE

29-09-88

APPLICATION DATE

24-03-87

APPLICATION NUMBER

62068071

APPLICANT: CANON INC;

INVENTOR: KANAI MASAHIRO;

INT.CL.

: H01L 21/205 // H01L 31/04

TITLE

: DEPOSITION FILM FORMATION

ABSTRACT: PURPOSE: To contrive improvement in the consumption efficiency of raw gas used when a precursor is grown in an activating space, the efficiency used and the stabilization in quality of the titled deposition film by a method wherein a specific silicon-germanium compound is used as the material for generation of the precursor.

> CONSTITUTION: When a deposition film is formed on a substrate by introducing the precursor, which becomes the raw material to be used for formation of the deposition film grown in an activating space A of activation, and the active species which is grown in an activating space B of activation and interacts with the precursor into the film-forming space to be used for formation of a deposition film on the substrate, said precursor is grown from the compound as indicated by the formula separately shown. The

X1~X6 in the formula are substituents, and two or more of

 $X^1 \sim X^3$ and also two or more of $X^4 \sim X^6$

are selected from hydrogen atoms and halogen atoms. Consequently, the lowering of the substrate temperature when the deposition film is formed can be achieved, and the deposition film can be formed in excellent reproducible and mass- productive manner.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-234513

@Int.Cl.4

②代 理 人

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)9月29日

H 01 L 21/205 // H 01 L 31/04 7739-5F B-6851-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

公発明の名称 堆積膜形成法

②特 願 昭62-68071

母出 願 昭62(1987)3月24日

⑦発 明 者 金 井 正 博 ①出 願 人 キャノン株式会社

弁理士 若 林

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

n £m _10

1.発明の名称

堆積膜形成法

2.特許請求の範囲

基体上に堆稅股を形成する為の成股空間に、活性化空間(A) に於いて生成された堆稅股形成用の原料となる前駆体と活性化空間(B) に於て生成され、前記前駆体と相互作用をする活性種とを夫々導入することにより、前記基体上に堆稅股を形成する堆稅股形成法において、前記前駆体は、

(ただし、 X¹ ~ Xº は置換基であり、 X¹ ~ x³ の中の2つ以上および X⁴ ~ Xº の中の2つ以上および X⁴ ~ Xº の中の2つ以上は、それぞれ水素原子とハロゲン原子の中から進ばれる。)

で表わされる化合物より生成されることを特徴と する堆積版形成法。

3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は堆積膜、とりわけ機能性膜、外に半導体デバイス、光起電力素子、画像入力用のラインセンサー、撮像デバイス、電子写真用の感光デバイスなどに用いる非晶質乃至は結晶質のシリコンゲルマニウム堆積膜を形成するのに好適な方法に関する。

(従来技術)

例えばアモルファスシリコングルマニウム股の 形成には、真空蒸着法、プラズマCVD法、CV D法、反応性スパッタリング法、イオンプレーティング法、光CVD法などが試みられており、一 般的には、プラズマCVD法が広く用いられ、企 業化されている。

しかしながら、アモルファスシリコングルマニウムで構成される堆積膜は電気的、光学的特性及び、繰返し使用での疲労特性あるいは使用環境特性、更には均一性、再現性を含めて生産性、健産性の点において更に総合的な特性の向上を図る余

--67--

2

地がある。

一方、アモルファスシリコンゲルマニウム版として電気的、光学的特性が各用途を十分に満足させ得るものを発現させるには、現状ではプラズマCVD法によって形成することが最良とされてい

3

物質を、あらかじめ別の空間(以下、「活性化空間」という。)で活性化して、活性種とし、該活性種のみを成膜空間に導入して、成膜をおこなう方法が提案されている。

しかしながら、この方法においては、活性化空 間において前駆体を生成させる手段として、一般 に市販されていて入手の容易な SiFa . SizF。 . SiH4, SizH 6 等のシラン化合物及び Gell 4, Gef。 等のゲルマニウム化合物を用いているが、 これらの原料ガスは安定であることから、マイク 口彼、高周波、DC等の電気エネルギー、抵抗加 然、高周波加熱等の熱エネルギー、光エネルギー 等の中でも比較的大きな励起エネルギーが必要で ある。しかも、シラン化合物とゲルマニウム化合 物とを各々独立に活性化、制御しなければならな い。従って、これらの方法では、活性化効率をあ る程度以上に向上させることがむずかしく、低コ ストで鼠産化を図るということを考えた場合、使 用するエネルギー量、原料ガスの消費効率という 点で、更に改良する余地がある。更には、活性化

5

る。

しかしながら、堆積膜の応用用途によっては、 大面積化、膜厚の均一性、膜品質の均一性を十分 に満足させて、再現性のある量産化を図らねばな らないため、プラズマCVD法によるアモルファ スシリコンゲルマニウム堆積膜の形成において は、量産装置に多大な設備投資が必要となり、ま たその量産の為の管理項目も複雑になり、管理許 容幅も抜くなり、装置の調整も微妙であることか ら、これらのことが、今後改善すべき問題点とし て指摘されている。

他方、通常の C V D 法による従来の技術では、 高温を必要とし、実用可能な特性を有する堆積膜 が得られていなかった。

上述の如く、アモルファスシリコンゲルマニウム膜の形成に於て、その実用可能な特性、均一性 を維持させながら低コストな装置で量産化できる 形成方法を開発することが切望されている。

このようなプラズマCVD法の欠点を除去する 新規な堆積膜形成法として、近年、成膜用の原料

4

の制御方法を容易にし安定して高品質のシリコン ゲルマニウム膜を量産化するという点でも検討が 必要である。

(発明の目的)

本発明は、上記した点に鑑みて成されたもので、活性化空間で前駆体を生成させる際に使用する原料ガスの消費効率、使用エネルギー効率及び品質の安定性を、大幅に向上させることができる 堆積吸形成法を提供することを目的とする。

(発明の概要)

上記した目的は其体上に堆積股を形成する為の成膜空間に、活性化空間(A) に於いて生成された堆積服形成用の原料となる前駆体と活性化空間(B) に於て生成され前記前駆体と相互作用をする活性種とを夫々導入することにより、前記基体上に堆積版を形成する堆積版形成法において、前記

(ただし、 X¹ ~ X⁶ は置換基であり、 X¹ ~ X³ の中の2つ以上および X⁴ ~ X⁶ の中の2つ以上は、それぞれ水素原子とハロゲン原子の中から選ばれる。)

で表わされる化合物より生成されることを特徴と する堆積膜形成法によって達成される。

本発明の方法が従来のCVD法と違う点の1つは、あらかじめ成版空間とは異なる空間に於て、 堆積膜形成用の原料化合物に励起エネルギーを与 えて活性化された前駆体を使うことである。この ことにより、堆積膜形成の際の基板温度も一層の 低温化を図ることが可能になり、膜晶質の良い堆 積膜を工業的にも安定して提供できる。

すなわち、本発明の方法によれば、所望の堆積 膜を形成する為の成股パラメータが、導入する前 駆体及び活性種の導入量、基板及び堆積空間内の 濃度、堆積空間内の内圧となり、したがって堆積 膜形成のコントロールが容易になり、再現性、量 発性のある堆積版を形成させることができる。

尚、本発明での「前駆体」とは、形成される堆

7

体温度を所望に従って任意に制御することにより、より安定したCVD法とすることができる。 本発明に於て使用される一般式

$$x_1 - x_1 - x_2 - x_4$$

(ただし、 X¹ ~ X⁵ は置換基であり、 X¹ ~ X³ の中の2つ以上および X⁴ ~ X⁵ の中の2以上および X⁴ ~ X⁵ の中の2以上は、それぞれ水素原子とハロゲン原子の中から選ばれる。)

で表わされるシリコンゲルマニウム化合物に含有されるハロゲン原子としては F, Cl, Br, J が望ましく、最適には F, Clである。 X¹ ~ X⁶ のうちいずれかが水素、ハロゲン原子以外の置換基である場合、この置換基は直鎖状及び側鎖状の飽和炭化水素や不飽和炭化水素から誘導される一値、二個及び三価の炭化水素基、或いは、飽和又はの取り、2000年度状の及び多環状の炭化水素基を挙げることが出来る。

税版の原料には成り得るものを示う。「活性種」とは、前記前駆体と化学的相互作用を起して例えば前駆体にエネルギーを与えたり、前駆体と化学的に反応したりして、前駆体をより効率よく堆積膜を形成出来る状態にする役目を荷うものを云う。従って、活性種としては、形成される堆積膜を構成する構成要素に成る構成要素を含んでいなくとも良い。

この活性種は成膜空間で堆積膜を形成する際、同時に活性化空間(B)から堆積空間に導入され、 形成される堆積膜の主構成成分となる構成要素を 含む前記前駆体と化学的に相互作用する。その結 果、所望の基体上に所望の堆積膜が容易に形成される。

本発明の方法によれば、皮膜空間内でプラズマを生起させないで形成される堆積胶は、エッチング作用、或いはその他の例えば異常放電作用等になる悪影響を受けることは、実質的にない。また、本発明によれば、皮膜空間の雰囲気温度、基

8

本発明に於いて使用されるシリコンゲルマニウ ム化合物に励起エネルギーを与えて活性化した際 には、与える励起エネルギー型によって、まず Si-Ge結合が切れるとともに、:SiX2 、:GeX2 、 :SiHX , :GeHX , :SiH2 , :GeH2 , :SiH(CH3), :Gell (CH₃)、等のラジカル (Hは水素原子、 Xはハロゲン原子)を生成し、良質なシリコ ンゲルマニウム堆積膜を形成するための前駆体 となる。上記ラジカルのうち特に好ましいの は、:SiX2、:GeX2、:SiHX、:GcHX、:SiH2、 :Gellz である。また本願発明者の実験によれば、 :Si (CH₃) ₂、 :Gc (CH₃) ₂ 等の炭化水素 系の置換基を2つ持つ様なラジカルは成股上好ま しくないことが判っている。従って、 X¹ ~ X³ の机、および X⁴ ~ X⁵ の組はいずれも、そのそ れぞれの組の中に CH3 等の炭化水素系の置換基 を2つ以上含まないことが必要である。

本発明に於いて使用されるシリコンゲルマニウム化合物に励起エネルギーを与えて活性化した際には、与える励起エネルギー世によって

: Si X ¹ X² · : Si X ¹ X³ · : Si X ² X³ · : Ge X ⁴ X ⁵ · : Ge X ⁵ X ⁶ 等を生成し、良質なシリコンゲルマニウム堆積版を形成する為の前駆体となる。

本発明に於て、活性化空間(A) で生成される前駆体は、分解効率の良いシリコンゲルマニウム化合物を用いているため比較的低い励起エネルギーで効率よく生成される。

本発明に於て、前駆体を生成させるのに用いられる励起エネルギーとしては、電気、光、熱等のうち比較的低い励起エネルギーのものが好ましく用いられる。例えば高周波、DC等の電気エネルギーでは低出力で、レーザー、紫外線、赤外線等の光エネルギーでは低光照射量で、抵抗加熱、高周波加熱等の熱エネルギーでは低温で用いられる。

本発明に於ては、前駆体を生成させるのに、電 気、光、熱等の励起エネルギーに加えて、更に、 触媒の作用を併用することによって、いっそうの 低励起エネルギー化をはかることができる。その

1 1

使用される。

本発明に於ては、活性種を生成させるための前記した活性化エネルギーに加えて、 先に述べた前駆体を生成させるために併用可能な触媒をここで併用することもできる。

また、その活性化条件としては、触媒材料への直接通電による抵抗加熱の他、石英管などにこれらの触媒を詰め外部より電気炉、赤外線炉等にて間投的に加熱する方法がとられる。

触媒の形状としては粒状、あるいは多孔質無機 担体に金属徴粒子を付着させたもの、フィラメント状、メッシュ状、チューブ状、ハニカム状のう ちいずれかを選ぶことによって、活性種の生成断 而格を変化でき、前駆体と活性種との反応を制御 し、均一な堆積膜を作成することが出来る。

本発明の方法により形成される堆積膜は、成膜中または成膜後に不純物元素でドーピングすることが可能である。ドーピングされる不純物としては、p嬰不純物として、周期律表第四族 A の元名、例えば、 B. Al. Ga. In. T! 等が好適なも

様な材料としては、遷移金属、または非遷移金属の単体及び/または合金あるがはこれらの酸化物を好適に用いることができる。ただし、励起エネルギーを加えた際に昇華、飛散などにより堆積吸中へその材料が混入しにくいものを選ぶことが望ましい。

具体的には例えば、Ti、Nb、Cr、Mo、W、Fc、Ni、Co、Rh、Pd、Mn、Ag、Zn、Cd、Na、K、Li、Pd-Ag、Ni-Cr、TiO₂、NiO、V₂O₅ 、W-Mo、W-Rh、W-Rcなどが挙げられる。

本発明に於て、活性化空間(B) に導入され、活性種を生成させる原料としては、H₂, SiH₄, SiH₄F, SiH₃Cl, SiH₃Br, SiH₃I 等の水素合有化合物の他、IIc, Ar等の不活性ガスを希釈ガスとして用いることができる。

本発明において、活性化空間(B) で活性種を生成させる方法としては、各々の条件、装置を考慮してマイクロ波、RF、低周波、DC等の電気エネルギー、ヒーター加熱、赤外線加熱等の熱エネルギー、光エネルギーなどの活性化エネルギーが

1 2

のとして挙げられ、n型不統物としては、周期律 表第 V 族 A の元素、例えば N. P. As. Sb. Bi 等 が好適なものとして挙げられるが、殊に P. Sb. Asが最適である。

この様な不純物導入用の原料物質としては、常温常圧でガス状態のまたは、少なくとも層形成条件下で容易にガス化し得るものが採用される。その様な不純物導入用の出発物質として具体的には、PH3、P₂H4、PF₃、PF₅、PCl₃、AsH₃、AsF₃、AsF₅、AsCl₃、SbH₃、SbF₅、BiH₃、BF₃、BCl₃、BBr₃、B₂H₆、B₄H₁₀、B₅H₁₁、B₅H₁₁、B₆H₁₀、B₆H₁₂、AlCl₃等を挙げることが出来

これらの不純物導入用物質は、活性化空間(A)または/及び活性化空間(B)に、前駆体及び活性種の夫々を生成する各物質と共に導入されて活性化しても良いし、或いは、活性化空間(A)及び活性化空間(B)とは別の第3の活性化空間(C)に於て活性化されても良い。

本発明に於いて使用される基体としては、形成

される堆積版の用途に応じて適宜所望に応じて選択されるものであれば導電性でも電気絶縁性であっても良い。導電性悲体としては、例えば、RiCr、ステンレス、AJ、Cr、Mo、Au、Jr、Nb、Ta、V、Ti、Pt、Pd 等の金属又はこれ等の合金が発げられる。

電気絶縁性基体としては、ポリエステル、ポリエチレン、ポリカーボネート、セルローズアセテート、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリアミド等の合成樹脂のフィルム又はシート、ガラス、セラミック等が通常使用される。これらの電気絶縁性基体は、好適には少なくともその一方の表面が導電処理され、該導電処理された表面側に他の層が設けられるのが望ましい。

例えばガラスであれば、その表面がNiGr、Al. Cr、Mo、Au、ir、Nb、Ta、V 、Ti、PL、Pd、 In_2O_3 、 SnO_2 、 $ITO(In_2O_3$ + SnO_2) 等の薄膜を設ける事によって導電処理され、或いはポリエステルフィルム等の合成樹脂フィルムであれば、

i 5

法を実施するための堆積販形成装置の模式的構成 図である。

この装置には、堆積順形成用の前駆体及び/又は活性種を生成するための手段としての遅移金属の単体又は合金より成る発熱体105 及び2つの活性化室(A).(B) が設けられている。

101 は真恋チャンバーであって、遷移金属の単体又は合金より成る発熱体105 が、基体117 に対向して設置されている。発熱体105 は導線106 により不図示の電源装置に接続されており電力が供給され発熱する。

102 は堆積胶形成用の原料物質導入管であり、不図示のポンベよりバルブ104 、ガス供給パイプ103 より原料物質が導入される。

120 は、成股時に適当な温度に基体117 を加熱 したり、或いは、成版前に基体117 を予備加熱し たり、更には、成版後、版をアニールする為に加 熱する基体加熱用ヒーターである。

基体加熱用ヒーター120 は、導線128 を介して 温度コントローラー122 により電力が供給され Ni Cr. Al. Ag. Pb. 2n. Ni. Au. Gr. Mo. 1r. Nb. Ta. V. Ti. Pt 等の金属で真空暴着、電子ビーム蒸着、スパッタリング等で処理し、又は前記金属でラミネート処理して、その表面が導電処理される。支持体の形状としては、門筒状、ベルト状、板状等、任意の形状とし得、所望によって、その形状が決定される。

基体は、基体と膜との密着性及び反応性を考慮して上記の中より選ぶのが好ましい。更に両者の熱膨張の差が大きいと膜中に多風の歪が生じ、良品質の膜が得られない場合があるので、両者の熱膨張の差が近接している基体を選択して使用するのが好ましい。

又、基体の表面状態は、膜の構造(配向)や鎖 状組織の発生に直接関係するので、所望の特性が 得られる様な膜構造と膜組織となる様に基体の表 面を処理するのが望ましい。

以下本発明の実施の方法の一例を図面に基づいて詳細に説明する。

第1捌は、本発明による薄膜多層構造の形成方

16

る.

121 は、基体温度 (Ts) の温度を測定、制御する為の熱電対で温度コントローラー122 に導線108 により接続されている。

また、基体117 が設置される基体ホルダー118 は固定治具119 を用いて、発熱体105 との距離を 適宜変化させることができる。

また、真空チャンパー101 には、活性化室(A) に112 および(B) 107 が接続され、活性化窒(A) には励起エネルギー発生装置114 が、活性化室(B) には励起エネルギー発生装置109 が各々接続されている。

活性化室(A) 112 には必要に応じて触媒等を詰め、励起エネルギー発生装置114 により励起エネルギー発生装置114 により励起エネルギーが作用される。不図示のボンベより導入された前駆体生成用の原料ガスは、バルブ116 及びガス供給バイブ115 を介して活性化室(A) 112 に導入され、活性化され、地種膜形成用の前駆体を生成し、さらに該前駆体は導入管113 より成膜空間125 へ導かれる。

-71-

一方、活性化室(B) 107 では、不図示のボンベよりバルブ111 及びガス供給パイブ110 を介して導入された活性種生成用の原料ガスは、励起エネルギー発生装置109 より供給される励起エネルギーの作用下で活性種を生成し、該活性種は導入管127 より成販空間125 へ導かれる。

本発明の場合、基体117 と導入管113、127のガス排出日との距離は、形成される堆積版の種類及びその所望される特性、ガス流量、真空チャンバーの内圧等を考慮して適切な状態になる様に決められる。

各ガス導入管、各ガス供給パイプライン及び真空チャンパー101 は、メイン真空パルブ123、メイン排気管124 を介して不図示の真空排気装置により真空排気され、そのときの真空チャンパー101 内の圧力は圧力計126 によりモニターされる

このようにして、上記の装置等を用いて本発明 を実施することにより、シリコン原子及びゲルマ ニウム原子を含む堆積版が形成される。

1 9

終加熱炉114 により加熱して室内を 300℃に保 ち、前駆体としての :SiF₂。:GeF,等を生成させ て、これらを導入管113 を経て成膜空間125 へ導 入した。

成膜空間125 内の圧力を1.2 Torrに保ちつつ、 基体加熱用ヒーター120 により基体117 の温度を 200℃に保ち、シリコンゲルマニウム堆積限を形成した。

次いで、得られたシリコンゲルマニウム堆積膜を形成した試料の光学的バンドギャップを測定した。その結果を第1表に示した。

实施例2~16

第1 表に示した各種シリコンゲルマニウム化合物を使用し、その流量と活性化室内の温度を種々変更する以外は実施例1と同様にして、シリコンゲルマニウム堆積膜を形成した。得られた各堆積膜の光学的パンドギャップを第1 表に示す。

〔寒旋例〕

以下、本発明を実施例により更に詳細に説明する。

实施例1

まず、ガラス製(コーニング 7059)の基体 117 を第 1 図に示した装置の基体ホルダー118 上に載 置し、不図示の排気装置を用いて真空チャンパー 101 内をメイン真空 パルプ 123 、メイン排気管 124 を介して約10-6 Torrに減圧した。

次に、不図示のボンベにより水楽ガス(Arで10% 希釈)200 SCCMをバルブ111、ガス供給バイブ110を介して活性化室(B) 107 に導入した。活性化室(D) 107内に導入された水素ガス等を、マイクロ波発生器109より発生したマイクロ波(150W)により活性水素化して、導入管127を通じて成販空間125に導入した。

また他方、不図示のポンペより、第1巻に示した構造式で表わされるシリコンゲルマニウム化合物をバルブ116、ガス供給パイプ115を介して活性化室(A) 112 に30 SCCM の流量で導入し、赤外

2 0

第 1 表

25 I AX									
実施例	化合物	淀量 (SCCM)	分解溫度 (℃)	光学的 バンドギャップ (eV)					
1	FF	30	300	1.60					
2	F-Si-Ge-F	35	450	1.45					
3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30	600	1.55					
4	F F-Si-Ge- 	40	350	1.50					
5		35	500	1.60					
6	r 4	35	650	1.40					
7	H F I I H-Si-Ge-F	25	400	1,45					
ß	1 H F	30	600	1.50					

第 1 表 (つづき)

実施例	化合物	挑 tat (SCOM)	分解温度 (℃)	光学的 バンドギャップ (cV)				
9	H H H-Si-Ge-H	30	300	1.50				
10		35	35 450 1.					
11	F F	40	350	1.45				
12	 F F	30	500	1.55				
13	И Н F-Sj-Gc-F	35	450	1.50				
14	 	11 1 1		1.40				
15	II H 	30	500	1.40				
16	H - 31 - 66 - F	40	350	1.55				

実施例17~22

実施例1において用いた赤外線加熱炉をマイクロ波発生器に替え、第2表に示した条件を用いる以外は実施例1と同様にしてシリコンゲルマニウム堆積股を形成し、評価した結果を第2表に示す。

2 3

第 2 表

尖筋例	化合物	流 <u>聞</u> (SCCM)	マイクロ被 パワー (W)	光学的 バンドギャップ (eV)
17	F F F-Si-Gc-F	50	50	1.55
18		45	80	1.40
19	F H I I F-Si-Ge-H	60	60	1.50
20		50	80	1.45
21	H F	40	50	1.50
22	H-Sj-Gc-F H F (Ar 20%希釈)	60	70	1.40

2 4

実施例23

第1図に示した堆積膜形成装置により以下のようにして第2図に示す構造の太陽電池を製造した。

この太陽電池は、ガラス基板200 上に不図示の透明電極、p型非結晶シリコン的 201(第1層、厚さ 250点)、i 型非結晶シリコンゲルマニウム 層 202(第2層、厚さ 6000点)、n 型非結晶シリコン層(第3層、厚さ 300点)、モレてA1電板204 を積層形成したものであり、第2層が未発明の方法で形成されたものである。

まず、透明電極を蒸着したガラス基板200 を真空チャンパー101 内の基体ホルダー118 に設置し、メイン構気管124 より排気し、真空チャンパー101 内の圧力を10⁻⁶ Torr程度とした。基体加熱用ヒーター120 を温度コントローラー122 により加熱し、基体温度を 220℃に保持した。

次に、p型非品質シリコン圏 201 の堆積にあたっては、不図示のボンベより水器ガスを旋貫 15 SCCM 、 SipF。ガスを流倒 35 SCCM 、 BFa / Hy ガ

時間63-234513(8)

ス(8Fs 遺皮5000ppm)を満旦 10 SCCMでバルブ 104、ガス供給パイブ103 を介してガス導入管 102 より真空チャンパー101 内に導入し、内圧が 1.0 Torrとなる様メイン真空パルブ123 の開度を調整しつつ、タングステン製フィラメント105 を約1800でに加熱して、P型非晶質シリコン層201を形成した。ただし、フィラメント105 と基体 117 との距離は 20mmとした。第 1 層を形成した 後、フィラメント105 の加熱を止め、またすべてのガスの供給を止めて、真空チャンパー101 内の内圧が10-6 Torrになるまで排気した。

続いて、 i 型非品質シリコンゲルマニウム層 202 および n 型非品質シリコン層 203 は、堆積膜形成用の前駆体と、この前駆体と相互作用をする活性種とを別々に真空チャンバー 101 内へ導入し混合反応させることにより堆積させた。すなわち、 i 型非品質シリコンゲルマニウム層 202 では、不図示のボンベより F3 Si GeF3 ガスを流量 30 SCCM でバルブ 116 、ガス供給パイブ 115 を介して活性化室(A) 112 内に導入した。このとき活性

2 7

こうして基板 200 上に第1 層〜第3 層を形成した後、冷却して真空チャンバー101 から取り出し、第3 層203 上にA1電極204 を蒸着した。

このようにして形成された太陽電池に光(AM-1 は、太陽電池評価のための基準として用いられている光照射強度100mw/cm²を示す。)を照射してエネルギー変換効率を測定したところ、全層をプラズマCVD法のみで形成したものよりも15%以上向上した。

実施例24

第1図に示した地積版形成装置により以下のようにして第3図に示す構造の電子写真用像形成部材を製造した。

この電子写真用像形成部材は、AI基体300 上に 光反射防止層 301 (第 1 層、Geにより禁制帯幅を 制御した非品質シリコンゲルマニウム層であり、 化室(A) は赤外線加熱が114 により 450でに加熱されている。次に不図示のボンベより水素ガス (Arで10%希釈)を複数200 SGCMでパルブ111、ガス供給パイブ110 を介して、活性化室(B) 107 内に導入した。ただちにマイクロ被発生装置109より活性化室(B) 107 内に 150Wのマイクロ波電力を供給した。これらの操作によって活性化室(A) 112 及び(B) 107 内に生じた前駆体及び活性 税を導入管113、127を介して真空チャンパー101 内に導入し、内圧が0.9 Torrとなる様、メイン真空パルブ123 の開度を調整しつつ i 型非晶質シリコンゲルマニウムの第2層202 を形成した。

第2層を形成した後、マイクロ波発生装置109からのマイクロ波電力の供給を止め、またすべてのガスの供給を止めて、真空チャンパー101の内圧が10-6 Torrになるまで排気した。

リンをドーピングした非晶質シリコンの第3層 203 は第2層202 を形成する場合と同様の操作手順によって形成されるが、Fa SiGeFa ガスのかわり にSiFa ガスを流量30 SCCM で活性化窒(A) へ導入

28

厚さは 0.25μm)、電荷往入防止層 302 (第2 層、 8 をドーピングした非晶質シリコン層であり、厚 さは 0.3μm)、感光層 303 (第3 層、非晶質シリ コン層であり、厚さは 18μm)、表面保護層および 光吸収増加層 304 (第4 層、C により禁制帯幅を 制御した非晶質シリコンカーバイド層であり、厚 さは 0.5μm)を積層形成したものであり、第1 層 が本発明の方法で形成されたものである。

以上のような電子写真用像形成部材を第3表に示した条件を用いる以外は実施例23と同様の機作により製造した。ただし、第3表中の堆積方法における「クングステンメッシュ(1800℃)」とは、実施例1におけるフィラメント105のかわりに、メッシュ状の発熱体を用いた方法を示している。

その結果、帯電特性は全層をブラズマCVD法のみで形成したものより20%以上向上し、画像欠陥数も10%程度減少し、感度も20%以上向上した。

(発明の効果)

本発明の堆積膜形成法によれば

(但し、 X¹ ~ X⁶ は置換基であり、 X¹ ~ X³ の 2 つ以上および X⁴ ~ X⁶ の中の 2 つ以上は、それぞれ水素原子とハロゲン原子の中から選ばれる。)

で表わされるシリコンゲルマニウム化合物を前駆体発生用の原料としているため、低い励起エネルギーで活性化することが可能であり、省力化及び活性化効率を向上させることができる。また、低温処理が可能なことから工程の煩縮化を図れるといった効果も発揮される。

更に、形成される膜に所望される電気的、光学 的光導電的及び機械的特性が向上し、しかも基体 を高温に保持することなく高品質堆積膜の形成が 可能となる。また、成膜における再現性が向上 し、膜品質の向上と膜質の均…化が可能になると

3 2

117 : 基体

118 : 基体ホルダー

118 : 固定治具

120 : 基体加熱用ヒーター

121 : 熱電対

122 : 温度コントローラー

123 : メイン真空バルブ

124 : メイン排気管

125 : 成膜空間

126 : 圧力計

200 : ガラス熱板

201 : 第1届(p 型非品質シリコン層)

202 : 第 2 層 (i 製非品質シリコンゲルマニウ

ム層)

203 : 第 3 層 (n 型非品質シリコン層)

204 : 61電極

300 : A1基体

301 : 第1層(非結品シリコンゲルマニウム

m

302 : 第2層 (p型非結晶シリコン層)

	_	,			,				,				
a	集力		1.2			0.8			0.8		0.1		
(基体温度 220℃)	堆梯方法	タングステンメッシュ (600℃)			活性化空間(A) でSiFaを活性化 活性化空間(B) でHzとB;B, B;O を 活性化 上記活性種を堆積空間で反応させて 堆積製を形成			活性化空間(A) でSIFAを活性化活性化空間(B) でNを活性化上記活性権を埋積空間で反応させて 単記活性権を堆積空間で反応させて		タングステンメッシュ (1800℃)			
张 3	SCC.	ę	2	15	40	15	22	350	200	900	52	, 70	15
, park	原料物質	HF2SiGeF2H	B2Hr/IIc (2000ppm)	Н2	SiF.	В, Н. УН, (2000ррш)	N ₂ 0	H2(A15%系积)	SiFA	H2(AFで H2)	SizFe	*H3	²н
	唇精成	第 1 層 非晶質シリコン ゲルマニウム圏				第 2 略 即非語質 シリロン語			第 3 層 i型非晶質 シリコン層		球 4		

3 :

共に、腰の大面積化に有利であり、膜の生産性の 向上並びに量産化を容易に達成することができ

4.図面の簡単な説明

第1 図は、堆積膜形成装置の模式的構成図、

第2図は、本発明の実施例23により製造された大陽電池の概略的構成図、

第3図は、本発明の実施例24により製造され た電子写真用の像形成部材の概略的構成図であ

101 : 真空チャンバー

102 : ガス導入管

103、110、115 : ガス供給パイプ

104、111、116 : バルブ

105 : 発熱体

106. 108, 128 : 海線

107 : 活性化室(B)

109、114:励起エネルギー発生装置

3 3

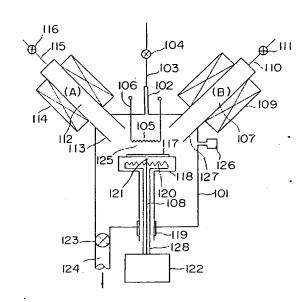
112 : 活性化室(A) 113, 127: 導入管

時間昭63-234513 (10)

303 : 第 3 層 (i 型非結晶シリコン層) 304 : 第 4 層 (非結晶シリコンカーバイド層)

第1図

特許出願人 キャノン株式会社 代 理 人 若 林 忠



3 5

